

二、桃園科技工業園區第二期產業用地投標申購書件說明

- a. 投標申請人依本園區標售公告及標售須知規定，檢齊下列投標申購書件(含【資格標封】及【價格標封】)，其中資格標封內各書件須依序擺放。資格標文件及價格標文件應分別提供並裝入【資格標封】與【價格標封】密封後，最後一併裝入【外標封】密封(詳下圖)，並於公告截止時間內寄達指定之郵政信箱。標封樣式列載於本標售手冊內，投標申請人不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具填寫，並應標示申請人名稱、公司地址。
- b. 【資格標封】內文件按下列順序檢附並密封，正本一式一份：(1)申請人資格檢核要項表、(2)產業用地投標申購表、(3)申請人資格證明文件、(4)投標申購土地承諾書、(5)標售價金底價百分之五押標金繳款憑證影本、(6)退回標售價金底價百分之五押標金之帳戶資料、(7)共同投標協議書(非共同投標者免附)。資格標封文件應加蓋公司行號、事業機構及代表人印章，影本並應加註「與正本相符，如有不實願負法律責任」字樣。
- c. 【價格標封】內文件應附價格標單並密封，正本一式一份，加蓋公司及其代表人印章。

【資格標封】	【價格標封】
(1) 申請人資格檢核要項表 (2) 產業用地投標申購表 (*共同投標申請人需填寫及用印) (3) 申請人資格證明文件 (*共同投標申請人需各檢附1份) (4) 共同投標申購土地承諾書 (*共同投標申請人需各檢附1份) (5) 標售價金底價百分之五押標金繳款憑證影本 (6) 退回標售價金底價百分之五押標金之帳戶資料 (7) 共同投標協議書 (非共同投標者免附)	(1) 價格標單

申請人如於填寫投標書件有任何疑問，歡迎來電洽詢！

招商廠商：香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司

電話：02-8788 3288